

Judul:

Studi elektrokimia tembaga dari printed circuit board (PCB) dengan larutan asam klorida (HCl) dan aditif hidrogen peroksida (H₂O₂) =
Electrochemical study of copper leaching in printed circuit board with hydrochloric acid (HCl) and additive hydrogen peroxide (H₂O₂)

Pengarang/Penulis:

Faris Hafizabiyah Shahab, author

Subjek:

Copper; Leaching; Hydrochloric acid; Hydrogen peroxide

Nomor Panggil:

S-Pdf

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)